

中国国际智能产业博览会承办委员会办公室

邀请函

中国科技大学：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入实施国家大数据战略，加快建设网络强国、数字中国、智慧社会，着力推动大数据智能化领域的国际交流与合作，由科学技术部、工业和信息化部、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和重庆市人民政府共同主办的第二届中国国际智能产业博览会（以下简称智博会）将于2019年8月26-29日在重庆国际博览中心举行。

在2018年首届智博会上，中共中央总书记、国家主席习近平专致贺信，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正亲临大会宣读贺信并致辞，确定重庆作为智博会永久会址，定位为国际化品牌、国家级标准、专业性盛会。首届智博会以“智能化：为经济赋能，为生活添彩”为主题，举办了系列会议、论坛、峰会及赛事，展览面积达18.6万平方米，洽谈签约重大项目501个，观展人数63万人次，亮点纷呈、成果丰硕、意义深远。

第二届智博会继续以“智能化：为经济赋能，为生活添彩”为主题，按照高质量高水平办会要求，定位于“更加突出国际化、更加体现专业化、更加突显品牌化、更加增强体验感、逐步实现市场化”，继续围绕“会”“展”“赛”及“系列活动”，集中展示

全球智能产业的新产品、新技术、新业态和新模式，力求更为有效地搭建创新平台、营造创新氛围、促进创新合作、集聚创新资源，共同探讨大数据智能化发展机遇和投资方向，持续推进互联网、大数据、人工智能和实体经济进一步深度融合。

千里为重，广大为庆！重庆是中国中西部地区唯一的直辖市，是中国西部大开发的重要战略支点，处在“一带一路”和长江经济带的联结点上，在中国国家区域发展和对外开放格局中具有独特而重要的作用。

重庆行千里，可以致广大。真诚邀请贵单位在孟秋时节前来参会参展，以促进交流、加强合作。

参会参展具体事宜，请与智博会承委会办公室联系。

中国国际智能产业博览会承办委员会办公室

2019年4月9日

联系人：吕洁（参展） 023-63429628
雷婷婷（参展） 023-63429609
周倩雯（参会） 19923311733

地址：重庆市渝北区金开大道西段106号互联网产业园12栋3楼

邮编：401121

传真：023-63429662

网址：www.smartchina-expo.cn

电子邮箱：cqsce2019@163.com